



專利意念簡介

A. 發明的名稱(中文及英文)

B. 採用的科技(請在其中一個方格內加上‘√’號，並解釋涉及的技术及／或原理)

電子／電力

資訊科技

金屬／塑膠／材料學

生物科技

紡織／製衣

其他(請註明)

環境

C. 擬在哪些國家／地區申請專利(請按優先次序排列)

1. _____

2. _____

3. _____

D. 發明介紹

1. 發明背景

2. 發明簡介 — 該發明有何用途？如何操作？(可用主要技術用語介紹有關發明)(請在 250 字內作出簡介)

專利意念詳情

A. 發明介紹

1. 簡介如何落實發明意念以達到既定目標(包括製作／建造所涉及的原理和法)

2. 圖則簡介(包括草圖、圖表、流情圖、表或照片)

B. 先有技術

1. 請列出和介紹任何就你所知的同類或擬取得相同成果的其他產品／方法。請指出舊有產品／方法的缺點和現時發明的優點。

2. 請列明和介紹任何就你所知與現時發明相近的專利或曾發表／公開的發明（如適用）

專利編號／名稱： _____

發表／公開日期： _____

是否存有該資料的副本： 是 否

3. 請說明現時發明在技術上／或在功能上與上述的先有技術有何不同。

完